

# 新規レーザー加工機を導入！！

The new laser machine is introduced.

薄板ガラスのレーザー加工は当社にお任せください！

Please leave laser machining of thin plate glass to us.

## ・装置の仕様(特徴)

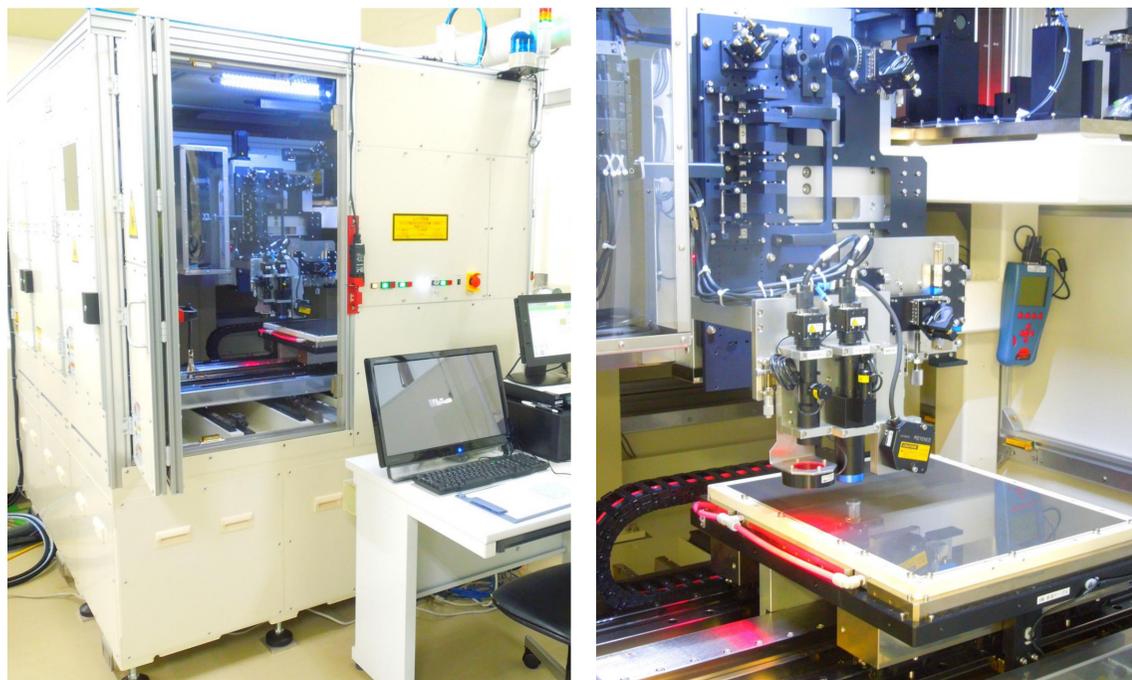
### Spec of Machine

- ①高出力ピコ秒レーザー発振器
- ②高精度なアライメント加工
- ③円、曲線、矩形などの描画に対応
- ④CADデータ(dxf)より変換加工

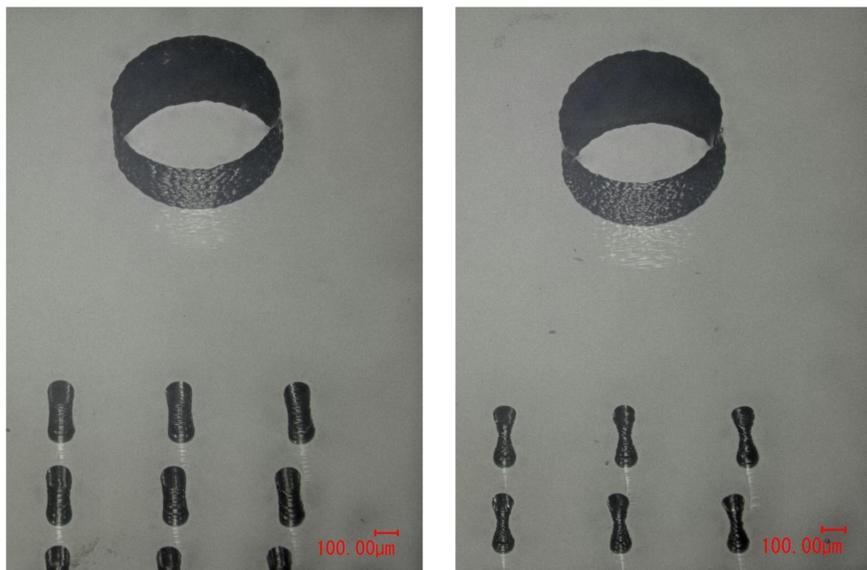
## ・対応基板

サイズ : □370 × 470mm

厚み : 0.1~1.1mmt

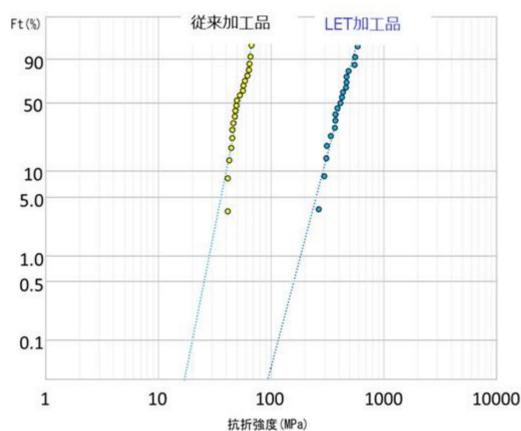
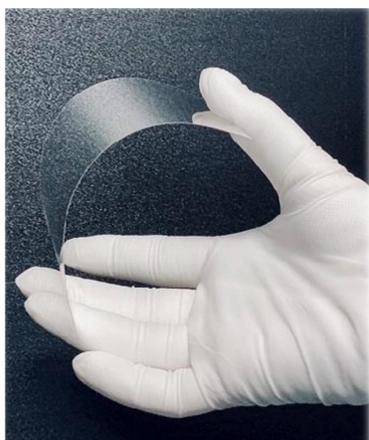


## 微細貫通孔 (TGV : Through Glass Vias)



お客様のご要望に応じたレーザー加工  
およびガラスエッチング加工(協力工場)を  
行い、TGV、くり抜き加工を実現します。

## LET (Laser & Etching Technology)



- ・レーザーとガラスエッチング(LET)の組み合わせによる、精密ガラス加工
- ・曲げ強度(抗折強度)の大きい  
チッピングレスのガラス加工

[www.nichiwak.co.jp](http://www.nichiwak.co.jp)

●このカタログに記載の内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。



Nichiwa Kogyo

株式会社 ニチワ工業

〒391-0003 長野県茅野市本町東3番17号  
TEL(0266)72-6840(代) FAX(0266)72-2498